PTO/SB/106(5-00)

Approved for use through 10/31/02. OMB 0651-0032

Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Declaration and Power of Attorney for Patent Application

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

私は、以下に記名された発明者として、ここに下記の通り宣言する :	As a below named inventor, I hereby declare that:
私の住所、郵便の宛先そして国籍は、私の氏名の後に記載された通りである。	My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.
下記の名称の発明について、特許請求範囲に記載され、且つ特許が求められている発明主題に関して、私は、最初、最先且つ唯一の発明者である(唯一の氏名が記載されている場合)か、或いは最初、最先且つ共同発明者である(複数の氏名が記載されている場合)と信じている。	I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled
	FABRICATION PROCESS OF A SEMICONDUCTOR
	INTEGRATED CIRCUIT DEVICE
	-
上記発明の明細書はここに添付されているが、下記の欄がチェックされている場合は、この限りでない: に日に出願され、 この出願の米国出願番号またはPCT国際出願番号は、 であり、且つ の日に補正された出願(該当する場合)	The specification of which is attached hereto unless the following box is checked: X was filed on
・ 私は、上記の補正 掛によって補正された、特許請求範囲を含む上記 明細 書を検討し、且つ内容を理解していることをここに表明する。	I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.
私は、連邦規則法典第37編規則1.56に定義されている、特許性について重量な情報を開示する義務があることを認める。	I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

Japanese Language Declaration (日本語宜言書)

私は、ここに、以下に記載した外国での特許出願または発明者証の 出願、或いは米国以外の少なくとも一国を指定している米国法典第3

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119 (a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent

any United States provisional application(s) listed below. (Filing Date) (田願日)
(Day/Month/Year Filed) (出願日/月/年) (Day/Month/Year Filed) (出願日/月/年) claim the benefit under Title 35, United States Code, Section any United States provisional application(s) listed below. (Example 1) (出願日) (出願日)
(Day/Month/Year Filed) (出願日/月/年) (Day/Month/Year Filed) (出願日/月/年) claim the benefit under Title 35, United States Code, Section any United States provisional application(s) listed below. (Example 1) (出願日) (出願日)
(Day/Month/Year Filed) (出願日/月/年) claim the benefit under Title 35, United States Code, Section any United States provisional application(s) listed below. lication No.) (Filing Date) 興番号) (出願日)
(出顧日/月/年) claim the benefit under Title 35, United States Code, Section any United States provisional application(s) listed below. (Filing Date) 與番号) (出願日) claim the benefit under Title 35, United States Code, Section
(出顧日/月/年) claim the benefit under Title 35, United States Code, Section any United States provisional application(s) listed below. (Filing Date) 與番号) (出願日) claim the benefit under Title 35, United States Code, Section
claim the benefit under Title 35, United States Code, Section any United States provisional application(s) listed below. (Filing Date) 與番号) (出願日) claim the benefit under Title 35, United States Code, Section
lication No.) (Filing Date) 顯番号) (出願日) claim the benefit under Title 35, United States Code, Section
類番号) (出願日) claim the benefit under Title 35, United States Code, Section
類番号) (出願日) claim the benefit under Title 35, United States Code, Section
inal application designating the United States, listed below far as the subject matter of each of the claims of this in is not disclosed in the prior United States or PCT and application in the manner provided by the first paragraph 5, United States Code Section 112, I acknowledge the duty se information which is material to patentability as defined in Code of Federal Regulations, Section 1.56 which became between the filing date of the prior application and the or PCT International filing date of application.
tus: Patented, Pending, Abandoned)
况 : 特許許可、係属中、放棄)
tus: Patented, Pending, Abandoned)
-

を宣言し、さらに、故意に虚偽の陳述などを行った場合は、米国法典 第18編第1001条に基づき、罰金または拘禁、若しくはその両方 により処罰され、またそのような故意による虚偽の陳述は、本出願ま たはそれに対して発行されるいかなる特許も、その有効性に問題が生 ずることを理解した上で陳述が行われたことを、ここに宜言する。

and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Japanese Language Declaration (日本語宜言書)

委任状 : 私は本出願を審査する手統を行い、且つ米国特許商標庁と POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint の全ての業務を遂行するために、記名された発明者として、下記の弁 護士及び/または弁理士を任命する。 (氏名及び登録番号を記載する こと)

the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number).

Stanley P. Fisher, Reg. No. 24,344, and Juan Carlos Marquez, Reg. No. 34,072.

Stanley P. Fisher Reed Smith LLP 3110 Fairview Park Drive, Suite 1400 Falls Church, Virginia 22042-4503 直通電話連絡先:(氏名及び電話番号) Direct Telephone Calls to: (name and telephone Telephone: (703) 641-4211 Fax: (703) 641-4340 唯一または第一発明者氏名 Full name of sole or first inventor Naoki YAMAMOTO 発明者の署名 日付 Inventor's signature Dat Naoku Yamamada 12	
Telephone: (703) 641-4211 Fax: (703) 641-4340 唯一または第一発明者氏名 Full name of sole or first inventor Nacki YAMAMOTO 発明者の署名 日付 Inventor's signature Date	
Fax: (703) 641-4340 唯一または第一発明者氏名 Full name of sole or first inventor Nacki YAMAMOTO 発明者の署名 日付 Inventor's signature Date	number)
Naoki YAMAMOTO 発明者の署名 日付 Inventor's signature Date	
発明者の署名 日付 Inventor's signature Dat	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Nicorn fundantu 12	ate /19/2003
住所 Residence V	
Kawaguchi, Japan	
国籍 Citizenship	
Japan	
郵便の宛先 Post office Address c/o Hitachi, Ltd., Intellectual Property (New Marunouchi Bldg. 5-1, Marunouc chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220,	chi 1-
第二共同発明者がいる場合、その氏名 Full name of second joint inventor, if any	
第二共同発明者の署名 日付 Second inventor's signature Dat	ite
住所 Residence	
国籍 Citizenship	
郵便の宛先 Post office Address	